(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—25010

⑤Int. Cl.³H 01 B 5/02

識別記号

庁内整理番号 7364-5E 匈公開 昭和58年(1983) 2月15日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

匈電子部品用光沢めつきリード線

②特

願 昭57-133950

②出

願 昭53(1978)2月28日

(前実用新案出願日援用)

@発 明 者 篠田武彦

大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

⑫発 明 者 村上一仁

大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

70発 明 者 小野文夫

大阪市此花区島屋1丁目1番3 号住友電気工業株式会社大阪製 作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5丁目15番地

切代 理 人 弁理士 上代哲司

明 細 魯

1. 発明の名称

電子部品用光沢めつきリード線

2.特許請求の範囲

(1) 金属線と、その上の無光沢電気錫めつき層と さらにその上の光沢電気半田めつき層とより成る ことを特徴とする電子部品用光沢めつきリード線。

(2) 光沢電気半田めつき層の組成が鉛 2 ~ 8 0 %、 錫 B 8 ~ 2 0 %である請求の範囲第(1)項記載の電 子部品用光沢めつきリード線。

(3) 無光沢電気錫めつき層と光沢電気半田めつき層の厚さの合計が 5~2 5 ミクロンである請求の範囲第(1) 項または第(2) 項記載の電子部品用光沢めつきリード線。

(4) 光沢電気半田めつき層の厚さが 0.5~5 μ である請求の範囲第(1)項、第(2)項または第(3)項記載の電子部品用光沢めつきリード線。

3. 発明の詳細な説明

本発明は主に抵抗器、コンデンサー等の電子部 品又は電子機器用リード線に係わるもので、便れ た耐変色性、半田付け性、溶接性、柔軟性を備えた光沢のある電気めつきリード線に関するものである。以下「めつき」という言葉はすべて「電気めつき」を指すものとする。

従来、特にアルミコンデンサー、アルミ電解コンデンサー等に使用されるリード線は、その構造上長さ約10~50mmに切断されたアルミ線とのつき合わせ密接をする際の密接性の観点から、第1図に示す如く、銅線、銅合金線、銅覆鋼線、軟鋼線などの金属線1の上に錫めつき2を施した線が使用されてきた。

しか し上記錫めつき線は主として次に述べるような欠点を有している。

①半田めつき線に比べ半田付け性が悪い。

電子部品用のリード級として半田付け性は最も重要な特性であるが、例えば錫30%、鉛70%の重量組成比の半田めつき線に比べて半田付け性が悪く、しばしば半田付け性不良事故を発生した。この原因としては、通常の半田付け温度が、230°~240℃であり、半田めつきの場合その組成

比のほとんどの場合 183℃にて一部溶融し始めるのに対し、錫めつきの場合 282℃にならないと溶 融しないことが考えられる。

②ウイスカーを発生する。

, P.5

錫めつきはある使用条件下でウイスカーと呼ばれる針状単結晶を発生し、部品相互の短絡事故を起こしやすい。

このような問題点を解決するために錫めつきの替りに、鉛2~95重量%(以下、%と略す)、錫98~5%の半田めつきを施したリード線が考えられた。鉛は、ウイスカー生成の防止に効果があり、同時に合金化によりめつき層の融点を下げて半田付け性を向上させる。

しかしこの半田めつき線にもいくつかの欠点があ り、それは主として次の3点に要約できる。

①溶接欠陥を発生する。

アルミ電解コンデンサー等を製造する際、第 2 図に示す如く、金属線1の上にめつき8を施したリード線をアルミ線9と溶接する工程があり、 その際リード線は瞬間的には2000で程度の高温 になる。

リード線のめつき層に鉛が含有されていると溶接に関与する金属のうち、錫、銅、鉄、アルミニウム等は沸点がいずれる 2200 ℃ 以上であるのに対し、鉛のそれは 1720 ℃ と低近ため、溶接の瞬間に鉛が気化してしばしば溶接部にブローホール10という欠陥を生じ、その部分の強度を低下させるという好ましくない現象を生ずる。

②半田めつきは通常無光沢めつきであるため、 光沢を出すための工程が必要である。

半田めつきは、部品メーカーより主として商品価値、半田付け性の観点から光沢化を要求され、そのためフェルト研摩、あるいは線引ダイスによる研摩により光沢を出している。

フェルト研摩では鉛を含む研摩粉を生じ、作業環境を悪化させる。一方ダイス研摩では厳密な寸法精度についての要求に合わせるため頻繁なダイス交換が必要になつて製造コストを高くし、また線がダイス通過時にわずかながら線引加工を受けることになるので、金属線の機械的特性を変えてし

まりことになる。

また同時に研磨粉の発生を伴ない、さらにはダイスに研磨粉が固着して断線するなどの量産上不適な欠点を含んでいる。

⑧無光沢半田めつきは耐変色性が低い。

無光沢めつき表面は光沢めつき表面に比べ凹凸が激しく、実質表面積が大きい。そのため腐食性ガス等の吸音が容易となり、変色等の腐食被害を受けやすい。

このような半田めつき線の欠点のうち、特に無 光沢めつきに起因するものに対し、光沢めつきに 替える解決法も計られてきた。しかし従来の光沢 めつきは次の3つの理由から使用することが困難 であつた。

①光沢電気めつき層は、無光沢電気めつき層に 比べ、めつき層中への有機物の吸蔵が多く、例え ば発明者ちの実施した例では、無光沢半田めつき 層中の炭素吸蔵機度は10 ppm 程度であつたのに 比べ、光沢半田めつき層においては100 ppm 程度 となり、このため半田めつきリード線を用いた部 品が実装される時点で半田付けされる際、吸蔵有機物が分解してガス発生を伴なうため、半田の福れ性を阻害する。

特にフローソルダー等の短時間の半田付け時間で の作業においては、これは大きな問題となる。

②光沢半田めつき層は鉛と錫の電着比率が異なるとめつき層の柔軟性が異なる。例えば自己線径でリード線を曲げあるいは巻きつけた場合に、めつき層に割れ(クラック)を生じない組成範囲は、めつき厚さにも依存するが、通常めつきリード線が施される代表的めつき厚さである10ミクロンにおいては、鉛含有量が20%以上であり、使用目的によつてはその要求を満足できない。

③市販の光沢半田めつき用の光沢添加剤の成分は多成分のものが多く、めつき液管理、特に添加剤の補給が経験的になり、健全なめつき状態を長期間維持することがむつかしく、熟練を要し、液の寿命が短かい。

以上の理由から、従来の錫および半田めつき線 は品質上、経済上の向上が選まれていた。

特開昭58-25010(3)

本発明は、上述の欠点を解消するもので、表面が美麗な光沢を有し、曲げ、巻きつけ等の加工にも割れを生じない柔軟性と、使用中加熱を受けたり、長期間放置されても半田付け性が劣化しない耐熱性、耐変色性と、アルミ線との溶接時強度が低下しない良好な溶接性を備えた光沢めつきリード線を提供せんとするものである。

, ,,•

本発明は、金属線と、その上の無光沢電気錫めつき層と、さらにその上の光沢電気半田めつき層とより成ることを特徴とする電子部品用光沢めつきリード線である。

第8図~第5図は本発明のそれぞれ実施例を示す断面図である。図において、3は例をは飼または銅合金などよりなる金属線1の上に施こされた無光沢電気錫めつき層で、4はさらにその上に施こされた光沢電気単田めつき層である。

本発明において、金属線とは、鋼、鋼合金、例 えば鋼に錫、銀、カドミウム、カルシウム、亜鉛、 クロム、鉄、ニンケル、アルミニウム等の1種以 上の元素を添加したもの、軟鋼鉄線または複合線 例をは鋼鍍線上にクラッド法若しくはめつき法により銅若しくは銅合金を被獲した導電材料を窓を用いる場合には第4回に示す如く、金属線 L と無光 沢電気錫めつき層3の中間に鋼、ニッケルなどの金属よりなる亜鉛の拡散防止用下地めつき層 5を設ける。これにより亜鉛が素地からめつき層中を拡散して、表面にて酸化皮膜を形成し、半田付け性を阻害するという好ましくない現象を防止することができる。

第5 図は金属線として複合線を使用する場合を示し、6 は鋼線または鉄線、7 は銅または銅合金被獲層を示す。

無光沢錫めつき層は、通常のホウフツ化浴、硫酸浴、スルフアミン酸浴などによつて形成され、その厚さは使用目的によつて異なり、無光沢錫めつき層3と光沢半田めつき層4の厚さの合計として6~25ミクロンであることが多い。従がつて5~25ミクロンから一般的には後述する光沢電気半田めつき層4の厚さを差し引いた厚さが無光

沢 電気半田錫めつき層の厚さということになり、 3~24ミクロン程度になるが、用途に応じこの 範囲に限定されるものではない。

一方、光沢電気半田めつき層は、通常のホウフッ化浴、硫酸浴、スルフアミン酸浴、フェノールスルフォン酸浴等に光沢添加剤を添加しためつき液により形成される。

付け性を低下させる。また 0.5 ミクロン未満の場合には、無光沢電気錫めつき層表面の凹凸を充分には平滑化できないため光沢、耐変色性が不充分となる。もちろん下層のめつき層の平滑度と過度し、平滑であるほど必要な光沢半田めつき層の厚さ範囲は 0.5~5ミクロン程度であり、目的、用途に応じてとの範囲から選定される。

特開昭58-25010(4)

上述のように構成された本発明の光沢めつきり ード級は下記に述べる効果を有する。

, 3**♥**

①空気と接する最外層が光沢電気半田めつき層 で平滑な光沢面であるため、空気中の腐食性ガス の吸着が起こりにくく、従つて表面の変色による 半田付け性の低下がない。

②表面の光沢電気半田めつき層を薄くしうるの で、有機物の吸蔵が少なく、半田付け時のガス発 生を抑制し、半田付け性が優れている。

③表面の光沢電気めつき層を薄くしうるので、 曲げ巻きつけ等の厳しい加工にも割れが発生しな い柔軟性を有する。

② 表面が光沢電気半田めつき層で光沢を具備し ているので、フェルトあるいは線引ダイスによる 研摩が不要であり、作業環境が改善される。

⑤表面の光沢電気半田めつき層の厚さと組成を 適当に選定して全めつき層中の鉛の量を調整する ことにより、アルミ線との格接時の多量の鉛の気 化によるプロールホールの生成と溶接性の低下と いり現象を防止できる。

わしたものである。破断曲げ回数は、アルミ線と 裕接後、リード線部分を下方にしてIMの荷重を かけ、アルミ線部分をチャックに挟んで保持した 状態で、アルミ線部を 80° 宛た右交互に曲げて破 断するまでの回数を、80°曲げて元に戻すことを 1回として表わしたものである。

第1表より、本発明のめつきリード観は、自己 径巻きつけて割れを発生せず柔軟性があり、加熱 によつて変色せず、半田付け性も低下せず、溶接 後の曲げ特性が優れていることが分る。これに対 し、光沢半田めつき線は自己径巻きつけで割れを 発生し、曲げ特性が悪く、無光沢半田めつき線は 加熱により変色し、半田付け性が低下し、曲げ特 性が悪く、無光沢錫めつき線は、加熱により変色 し、半田付け性の低下が著しいことが分る。

次に実施例を用いて更に詳細に述べる。

実施例1:

線径 0.5 型 の銅覆鋼線の上に無光沢電気錫めつ き層を11 M、 さらにその上に鉛 5 %、錫 8 5 % の光沢電気半田めつき層を3μの厚さ施とし、本 発明のめつき線を作成した。めつき用光沢添加剤 としては西ドイツのプラスパーグ社製スタノスタ ーを用い、めつき浴は通常のホウフツ化浴を用い たへ

比較のため、めつき厚を14μの上述の光沢半田 めつき層と同一組成の無光沢半田めつき線と、光 沢半田めつき線、さらに無光沢錫めつき線を作成 し、特性を測定した結果は第1段に示す通りであ る。第1表は、自己径巻きつけによる割れ発生の 有無、 170℃で 2 Hr 加熱後の変色の有無、170 でで1,2,4 Hr 加熱後の半田付け性、アルミ線と の溶接後の破断曲げ回数を示す。

ここで半田付け性は、線試料を280℃に保持し た共晶半田組成の溶融浴に2秒間浸渍後、引上げ た時の浸漬部の半田による漏れ面積を百分率で表

第1表 各種リード線の特性比較

租別	自己径巻での割れ	加熱による変	加熱後の半田付け性的			溶接後の 破断曲げ 回数
		色 (170℃で ይHr)	170℃			
			1 Hr	2 Hr	4Hr	(回)
本発明 めつき	無し	無し	9.8.0	880	9 6.5	9. 0
光沢半田	有り	無し	980	9 7.5	9 6.0	5.5
無光沢半田めつき	無し	有り	9 7.5	9 7.0	94.5	6.0
無光沢錫	無し	有り	9 7.0	9 0.0	840	9.0

実施例2:

実施例1と同様な方法で、第8要に示すように 光沢半田めつき層の組成と厚さを変えためつき線 試料をつくり、特性を比較した。但し、無光沢め つき層と光沢半田めつき層の厚さの合計は144 になるようにした。それらの特性の測定結果を第 2表に示す。

光沢半田めつ き層			1	加熱後の半田付け性的			溶接後の 破断曲げ
Sn:Pb	厚さ	巻での 割れ	色 (170℃. 2Hr)	170℃			回数
	(µ)	Mu v		1 Hr	2 Hr	4 Hr	(回)
95:5	0. 2	なし	有り	9 7.5	9 5.0	8 5.0	8. 5
" "	2	なし	無し	9 8.0	98.0	9 6.5	8.5
" "	7	あり	無し	9 7.0	9 5.0	9 0,0	8.0
98:2	2	なし	無し	9 7.0	9 5.0	8 4 5	8.5
10:90	٤	なし	無し	9 6.5	9 6.5	9 5.0	4.5

第 8 表より、光沢半田めつき層の組成は、鉛が 2 光と少ないものは半田付け性が低く、 9 0 光と 高い場合には曲げ特性が著してかかるの半田が 5 光沢半田めの生産が 5 光沢半田めのでは 0.2 μ でかけ性、溶接後の曲がのでは 0.2 μ でかけせ、溶接沢半田めの平滑化がであるではかかる。また光沢半田めの平滑化がであるであるにより変色が起こりであるであるではより変色が起こりには自己となってあるにより半田付け性も低下するのに対

し、厚さ2μのものでは自己径巻きつけで割れを 発生せず、加熱によつて変色せず、半田付け性も 低下せず、曲げ特性が優れていることがわかる。

4.図面の簡単な説明

第1 図は従来の錫めつき線を示す断面図である。 第2 図はめつき線とアルミ線を溶接した場合の溶 接部を示す縦断面図である。

第3図~第5図は本発明のリード線のそれぞれ実 施例を示す断面図である。

1 ・・・ 金属線、 2 ・・・ 鍋めつき、 3 ・・・ 無光沢 電気錫めつき層、 4 ・・・ 光沢電気半田めつき層、 5 ・・・ 下地めつき層、 6 ・・・ 剣または鉄線、 7 ・・・ 銅または銅合金被覆層、 8 ・・・ めつき、 9 ・・・・ アルミ線、 1 0 ・・・ ブローホール。

代理人 弁理士 上代 哲學

